

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2024-008

转债代码：113616

转债简称：韦尔转债

## 上海韦尔半导体股份有限公司

### 关于以集中竞价交易方式回购股份实施结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、回购审批情况和回购方案内容

2024年1月23日，上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，本次回购的资金总额不低于人民币6亿元（含），不高于人民币12亿元（含），回购价格不超过人民币97元/股，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起至2024年2月29日。详情请见公司于2024年1月24日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》（公告编号：2024-003）。

#### 二、回购实施情况

（一）2024年1月24日，公司通过集中竞价方式首次回购公司股份，并于2024年1月25日披露了《关于以集中竞价方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-004）。

（二）2024年2月29日，公司已完成本次回购。公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份11,213,200股，占公司目前总股本的比例为0.92%，回购最高价格为92.79元/股、回购最低价格为84.04元/股，回购均价为89.16元/股，已支付的总金额为人民币999,731,817.55元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

（三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

(四)本次回购使用的资金均为公司自有资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。

### 三、回购期间相关主体买卖股票情况

2024年1月24日，公司首次披露了回购股份事项，详见公司于同日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》（公告编号：2024-003）。截至本公告披露前，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人均不存在在回购实施期间买卖公司股票的情况。

### 四、股份变动表

本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	本次回购实施前 2024/1/23		本次回购完成后 2024/2/29	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	1,348,717	0.11	1,348,717	0.11
无限售条件股份	1,214,426,922	99.89	1,214,426,970	99.89
其中：回购专用证券账户	6,046,111	0.50	17,259,311	1.42
<b>总股本</b>	<b>1,215,775,639</b>	<b>100.00</b>	<b>1,215,775,687</b>	<b>100.00</b>

注：公司“无限售条件股份”“总股本”发生变动主要为公司在实施回购期间，公司可转债转股导致。

### 五、已回购股份的处理安排

公司本次回购股份基于维护公司价值及股东权益，总计回购股份 11,213,200 股。公司将按照有关回购规则和监管指引的要求，在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞价的方式出售。若本次回购的股份在回购完成后三年内未转让的，未转让部分的股份将在依法履行决策程序后全部予以注销，公司注册资本将相应减少。

在回购股份过户之前，回购股份不享有利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。

后续，公司将按照披露的用途使用已回购的股份，并按照相关规定履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2024年3月2日